社団法人エレクトロニクス実装学会 組織図 Japan Institute of Electronics Packaging (JIEP) 幹部会 理事会 監事 総務委員会 財務・会計委員会 事務局 会員増強委員会 広報委員会 企画委員会 国際委員会 役員選考委員会 表彰撰考委員会 技 展 地 MAPS 術 示 集 会 域 事 運 委 委 業 営 委 委 委 委 員 員 員 員 員 員 会 会 会 会 会 会 アジア 九州支部 関西支部 学術講演大会実行委員会 | 組織委員マイクロエレクトロニクスシンポジウ 半導体パ 回路 電磁特性技術委員会 配線板製造技術委員会 電子部品・ 検査技術委員会 環境調和型実装技術委員会 材料技術委員会 信頼性解析技術委員会 マイクロメカト クショ リエゾン委員会 組織委員会 実装設計技術委員会 ッ ッケー 実装技術委員会 プ実行委員会 ジ技術委員会 ロニクス実装技術委員会 会厶